



# 電材ジャーナル

第608号(2010年11月~2011年1月)

## 目次

巻頭言「新たな経済成長の実現に向けて」	伊藤 恒之	1
年頭所感	池田 聡	2
平成22年度日本規格協会 標準化貢献特別賞 受賞報告	技術部会	3
電気・電子材料技術セミナーInsulation 2010 開催結果報告	技術部会	4
「電気・電子材料技術セミナー」参加者アンケート結果	技術部会	5
2010年度工業会表彰式	電気機能材料工業会	8
テクニカルレポート「SiC半導体のインパクトと実装(材料)課題」	宮代 文夫	9
テクニカルレポート「太陽電池モジュールに使用される部品・材料の要求事項」	川口 晶寛	14
緊急レポート「中国における巻き線“中国版UL規格”について」	池田 聡	19
工業会交流便り「同期発電機に用いる絶縁材料について」	社団法人 日本電機工業会同期機技術専門委員会	21
コーヒーブレイク「一丁目の夕陽」	中島 和秀	23
絶縁材料史(フィラー編)その2「電気絶縁用シリカの成長期」	水野 辰英	24
展示会報告「CWIEME Mumbai 2010 を見学して」	藤倉 裕一	29
インパルス「私の役割」	梅澤 知晴	31
会員会社紹介「三洋化成工業株式会社」		32
豆知識「東日本は50ヘルツ、西は60ヘルツ。なぜ？」	中島 和秀	34
活動抄録「理事会」「業務部会」「運営委員会」「編集委員会」「技術部会」		
「外部委員会等出席報告」「IEC情報」		35
関連情報紹介「文献抄録」「官庁情報」「催物案内」「学会案内」		47
生産統計(2010年7~9月)		54

(広告掲載会社名) 京セラケミカル(株)、東特塗料(株)、東和電気(株)、  
サカイ産業(株)

\*表紙デザイン:(書)向山 翠径